

東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2007年3月期決算-

2007年5月15日

目次

1. 2007年3月期連結決算概要 p.2
2. 2008年3月期連結決算予想 p.10
3. ご参考 p.16
4. 第3次「tokチャレンジ21」
中期計画レビュー p.18

2007年3月期連結決算概要

業績概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2006/3	2007/3		
			増減	増減率
売上高	98,514	101,955	+3,440	+3.5
営業利益	10,544	10,884	+339	+3.2
経常利益	11,156	11,677	+520	+4.7
当期純利益	6,656	6,660	+3	+0.1
為替	112.5	115.8	-	-

事業別セグメントの業績

(百万円、%)

	2006/3	2007/3	
		増減	増減率
売上高	98,514	101,955	+3,440 +3.5
材料事業	80,338	83,038	+2,700 +3.4
エレクトロニクス機能材料	47,097	50,613	+3,516 +7.5
高純度化学薬品	28,611	27,674	-937 -3.3
印刷材料	4,583	4,601	+18 +0.4
装置事業	18,175	18,916	+742 +4.0
営業利益	10,544	10,884	+339 +3.2
材料事業	12,665	12,614	-51 -0.4
装置事業	2,343	3,007	+664 +28.3
消去又は全社	-4,464	-4,737	-273 -

材料事業の業績推移（四半期）

■2007年3月期四半期推移

(百万円)

	Q1	Q2	Q3	Q4
材料事業の売上	20,958	20,182	21,482	20,415
エレクトロニクス機能材料	12,589	12,261	13,265	12,497
高純度化学薬品	7,237	6,777	6,964	6,694
印刷材料	1,092	1,127	1,209	1,172
営業利益（全社費用控除前）	3,708	3,147	3,314	2,443

■前年比較

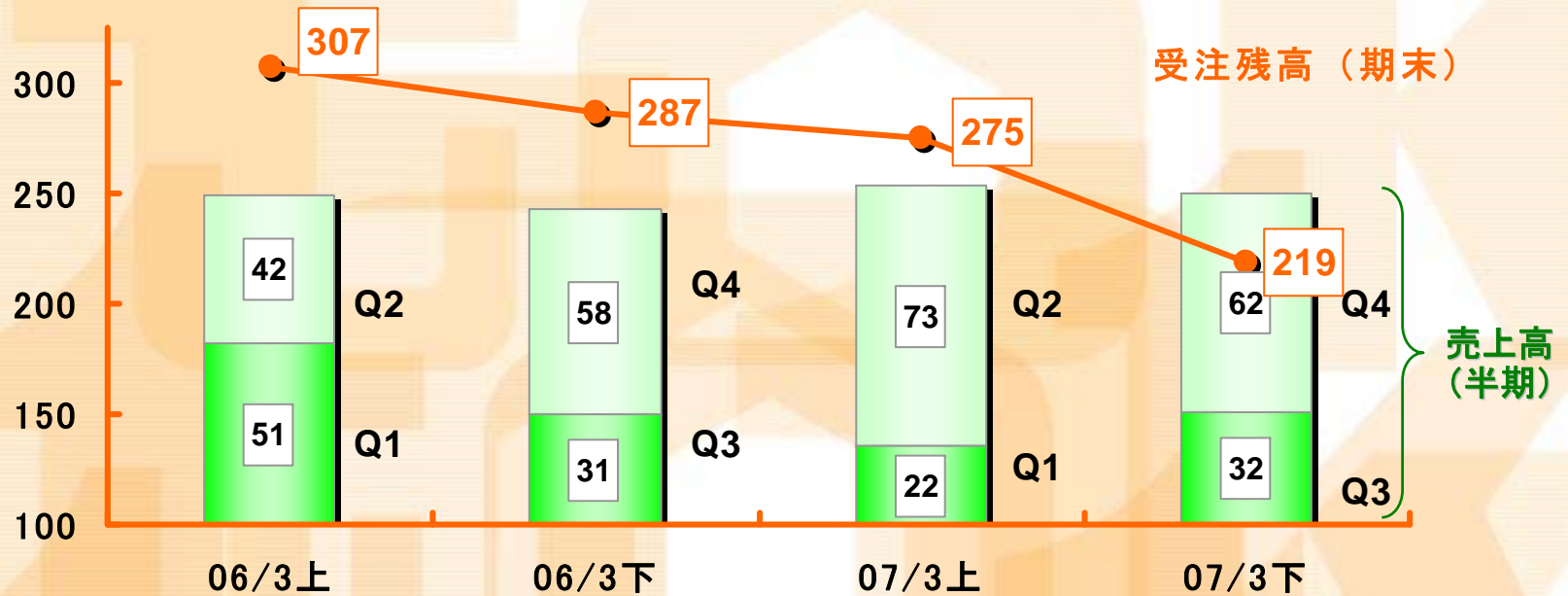
(%)

	Q1	Q2	Q3	Q4
材料事業の売上	+13.3	+2.5	+3.3	-4.4
エレクトロニクス機能材料	+17.2	+6.5	+6.9	+0.5
高純度化学薬品	+11.0	-5.6	-4.0	-12.5
印刷材料	-10.6	+14.4	+8.0	-6.8
営業利益（全社費用控除前）	+35.5	+12.3	-12.3	-27.0

装置事業の業績推移

受注残(億円)

売上高・受注残高の推移

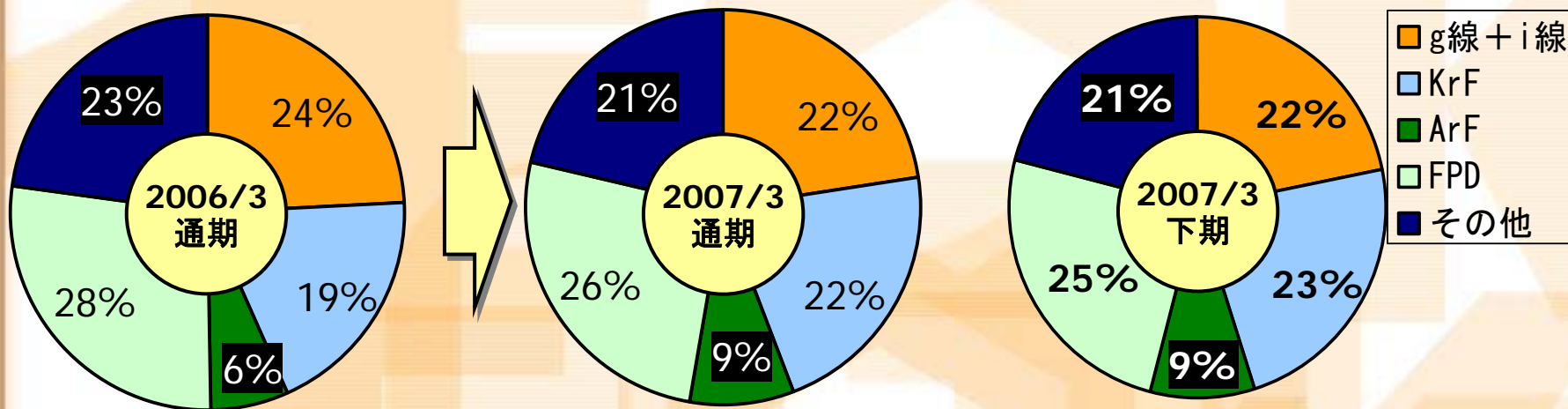


(百万円、%)

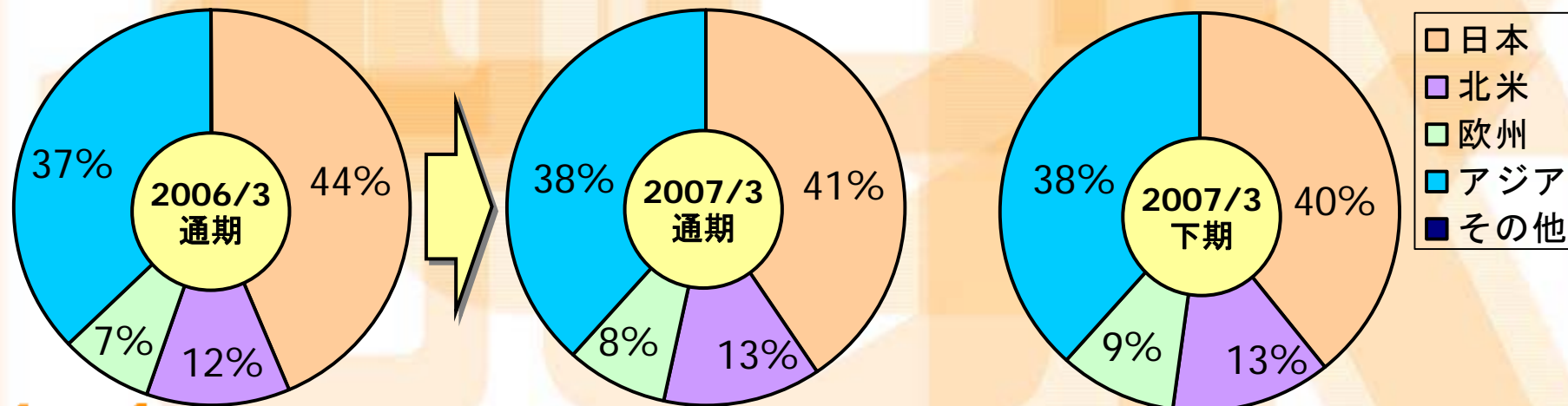
	06/3上	06/3下	07/3上	07/3下
売上高	9,280	8,895	9,556	9,360
営業利益 (全社費用控除前)	1,368	975	1,857	1,150
営業利益率	14.7	11.0	19.4	12.3
受注高 (半期累計)	11,548	6,944	8,305	3,774

エレクトロニクス機能材料部門の状況

種類別売上構成推移



地域別売上構成推移



比較貸借対照表

(百万円)

	2007/3	増減
流動資産	100,147	-6,119
内、現金預金	37,429	-6,679
有形固定資産	45,976	+3,324
無形固定資産	1,596	-427
投資その他の資産	18,890	+4,151
流動負債	33,427	-4,091
買入債務	10,019	-1,443
前受金	12,904	+300
固定負債	2,108	-113
純資産合計	131,074	+7,159
総資産	166,610	+929

現金預金 -6,679
 ・長期性預金への振り替え
 売上債権 +1,709
 棚卸資産 -1,507
 ・装置事業に関わる減少

投資有価証券 -771
 ・投資有価証券の含み益減
 長期性預金 +5,000

買入債務 -1,443
 未払法人税等 -2,122
 ・前期末未払い税金支払に伴う減少

退職給付引当金 -99
 ・年金資産の増加による減少

キャッシュフロー

(百万円)

	2006/3	2007/3
営業キャッシュフロー	+8,008	+8,744
税金等調整前当期純利益	+11,324	+11,119
減価償却費	+5,502	+5,931
退職給付引当金の増減(-)額	-4,860	-107
売上債権の増(-)減額	-2,961	-1,414
棚卸資産の増(-)減額	-2,204	+1,662
仕入債務の増減(-)額	+1,704	-1,495
法人税等の支払い	-2,952	-6,074
投資キャッシュフロー	-13,805	-15,822
財務キャッシュフロー	-595	-1,469
換算差額	+460	+295
現金及び現金同等物の増減額	-5,931	-8,250

主な内訳
 売上債権の増加
 仕入債務の減少
 棚卸資産の減少
 法人税等の支払い
 退職給付引当金の減少

主な内訳
 有形固定資産の取得 -8,904
 研究開発棟の建設等
 長期性預金の預入 -5,000

主な内訳
 配当金の支払 -1,679
 自己株式の売却 +176

2008年3月期連結決算予想

業績予想概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2007/3 実績	2008/3予想		
		増減	増減率	
売上高	101,955	103,600	+1,645	+1.6
営業利益	10,884	9,500	-1,384	-12.7
経常利益	11,677	9,800	-1,877	-16.1
当期純利益	6,660	5,900	-760	-11.4
為替	115.8	110.0	-	-

設備投資・減価償却・研究開発

(百万円)

	2006/3	2007/3	2008/3 予想	
	実績	実績		前年比
設備投資	6,962	8,531	7,600	-931
減価償却費	5,502	5,931	7,900	+1,969
研究開発費	5,683	6,487	8,300	+1,812

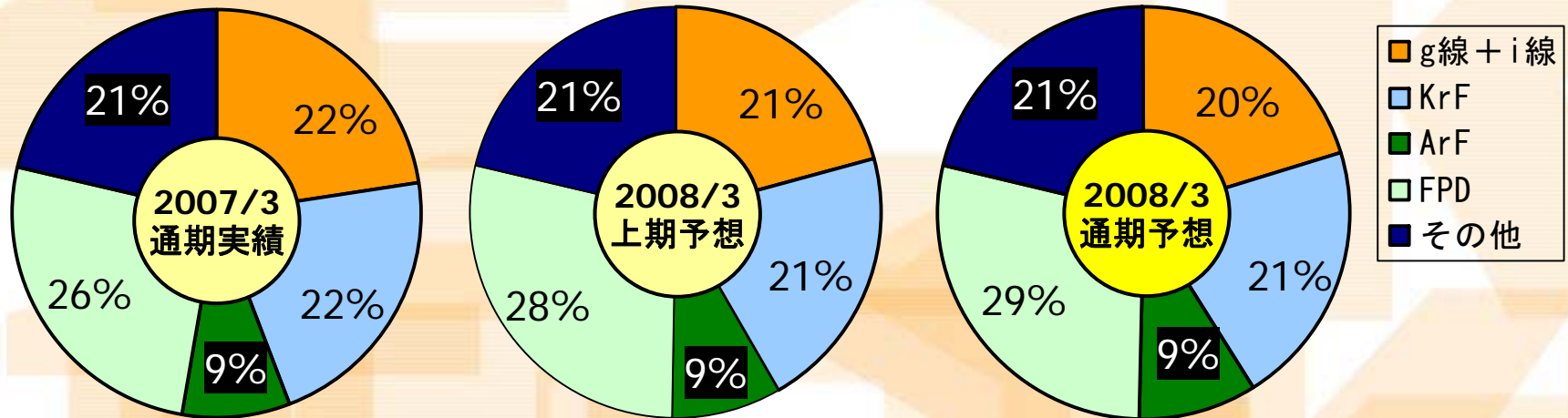
事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

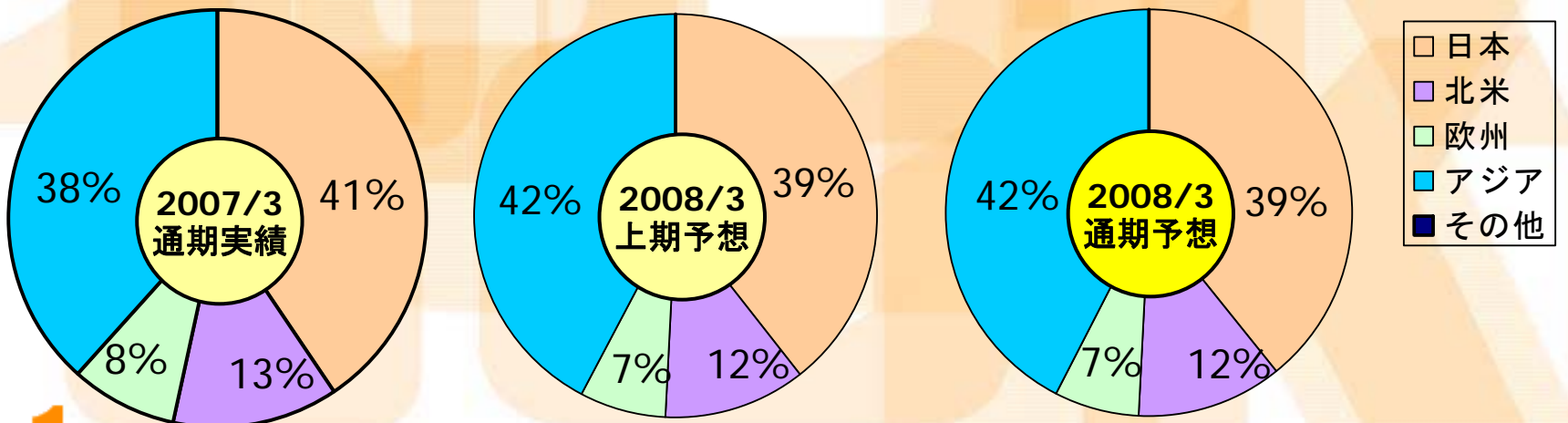
	2008/3上期予想		2008/3通期予想	
		前年比		前年比
売上高	50,800	+0.2	103,600	+1.6
材料事業	43,300	+5.2	88,400	+6.5
エレクトロニクス機能材料	27,700	+11.5	57,000	+12.6
高純度化学薬品	13,300	-5.1	26,800	-3.2
印刷材料	2,300	+3.6	4,600	-0.0
装置事業	7,500	-21.8	15,200	-19.6
営業利益	4,700	-26.5	9,500	-12.7
材料事業	6,200	-9.6	12,800	+1.5
装置事業	900	-51.6	1,500	-50.1
消去又は全社	-2,400	-	-4,800	-

エレクトロニクス機能材料部門の予想

種類別売上構成



地域別売上構成



地域別売上高の予想

(百万円)

		2007/3			2007/3		
		上期実績	材料	装置	通期実績	材料	装置
日	本	20,715	17,954	2,800	42,044	35,204	6,914
北	米	4,456	4,455	1	9,570	9,537	32
欧	州	3,154	3,153	0	7,245	7,244	1
ア	ジ	22,132	15,339	6,792	42,701	30,658	12,042

		2008/3			2008/3		
		上期予想	材料	装置	通期予想	材料	装置
日	本	21,100	18,300	2,800	43,700	37,000	6,700
北	米	4,900	4,700	200	9,900	9,700	200
欧	州	3,300	3,300	0	6,700	6,700	0
ア	ジ	21,200	16,800	4,400	42,900	34,700	8,200

ご参考①：単独業績（実績・予想）

（百万円、％）

	2006/3	2007/3		2008/3	前年比
	実績	実績	前年比	通期予想	
売上高	82,883	85,714	+3.4	87,400	+2.0
エレクトロニクス機能材料	44,611	46,936	+5.2	53,200	+13.4
高純度化学薬品	16,434	15,779	-3.9	15,300	-3.0
印刷材料	4,138	4,393	+6.1	4,300	-2.1
プロセス機器	17,618	18,490	+4.9	14,600	-21.0
営業利益	7,659	7,960	+3.9	6,500	-18.3
経常利益	9,123	10,047	+10.1	7,800	-22.4
当期純利益	6,237	6,704	+7.5	5,100	-23.9
設備投資	6,061	7,616	+25.6	7,300	-4.1
減価償却費	4,932	5,244	+6.3	7,200	+37.3
研究開発費	5,683	6,487	+14.1	8,300	+27.9

ご参考②：トピックス（2006年4月以降）

- 2006/5 : 中期計画～第3次「tok チャレンジ21」～を策定・公表
- 2006/6 : 定時株主総会にて、社外取締役1名の選任、買収防衛策等を決議
- 2006/7 : **新研究開発棟（竣工2月）の運用を開始**
⇒45nm以降の先端リソグラフィ対応を加速
- 2006/9 : 2007年3月期の1株当たり配当予想を増額修正
⇒中間期末配当（15円→18円）、期末配当（15円→18円）
⇒年間配当：33円（記念配当3円を含む）⇒36円
- 2006/10 : **第1回新エネルギー世界展示会に太陽電池関連材料を出展**
: **EUVリソグラフィ用低分子フォトレジスト材料を開発**
⇒NEDO委託事業、技術研究組合「超先端電子技術開発機構」の協力を得て、当社と日立製作所が開発
- 2006/3Q : 韓国合弁会社によるTFTレジスト現地生産を開始
- 2006/12 : **シリコン含有Bi-Layerフォトレジストを開発**
⇒東レ・ダウコーニング社と共同で65nmノード以降のエッチング選択性向上を実現
- 2007/4 : **FPD関連材料に特化した新研究開発棟を竣工**
: 米国子会社の社長に当社執行役員が就任

**第3次「tokチャレンジ21」
中期計画レビュー**

第3次中期計画（要約）

経営ビジョン

- CSR（企業の社会的責任）意識の高い会社
- ファインケミカル分野の世界市場で、高いシェアを有し、利益率の高い製品を数多く有する会社
- 収益力が高く、財務内容の健全な会社
- ステークホルダーから高い信頼と満足を寄せられるブランド力のある会社

「継続的に利益の出せる良い会社」

- 企業価値の持続的拡大 ⇒ 過去最高益の更新が第一歩
- 微細加工技術の進化・TOKブランドの確立
- CSR意識の高い会社（株主/顧客/取引先/社員/社会 等）

連結業績の数値目標と現状

(百万円、%)

	2007/3 実績	2008/3 予想	2009/3 中計目標
売上高	101,955	103,600	120,000
(材料)	(83,038)	(88,400)	(102,000)
(装置)	(18,991)	(15,200)	(18,000)
営業利益	10,884	9,500	15,000
(材料)	(12,614)	(12,800)	(18,400)
(装置)	(3,007)	(1,500)	(1,100)
経常利益	11,677	9,800	15,300
当期純利益	6,660	5,900	9,100



(2006.5.17発表)

- 「事業環境の変化」 「会計処理基準の変更」の影響
- 目標実現に向け、業績積上げのペースアップが求められる

過去最高益の更新に向けた取組

■ 微細加工技術の進化

「市場の高度な要求・要望に対して一層の技術開発力の強化」

半導体事業領域： ArFドライプロセス材料の改良

KrFレジストの更なるシェア向上

液浸プロセス材料の開発(トップコート材料など)

多層プロセス(Bi-layer、Tri-layer)用材料の提案

二重露光技術用材料の提案

FPD事業領域： ブラックレジストの高性能化・微細化対応

TFTレジストの微細化への対応

「戦略的な新規顧客の開拓」

■ ブランド力の確立

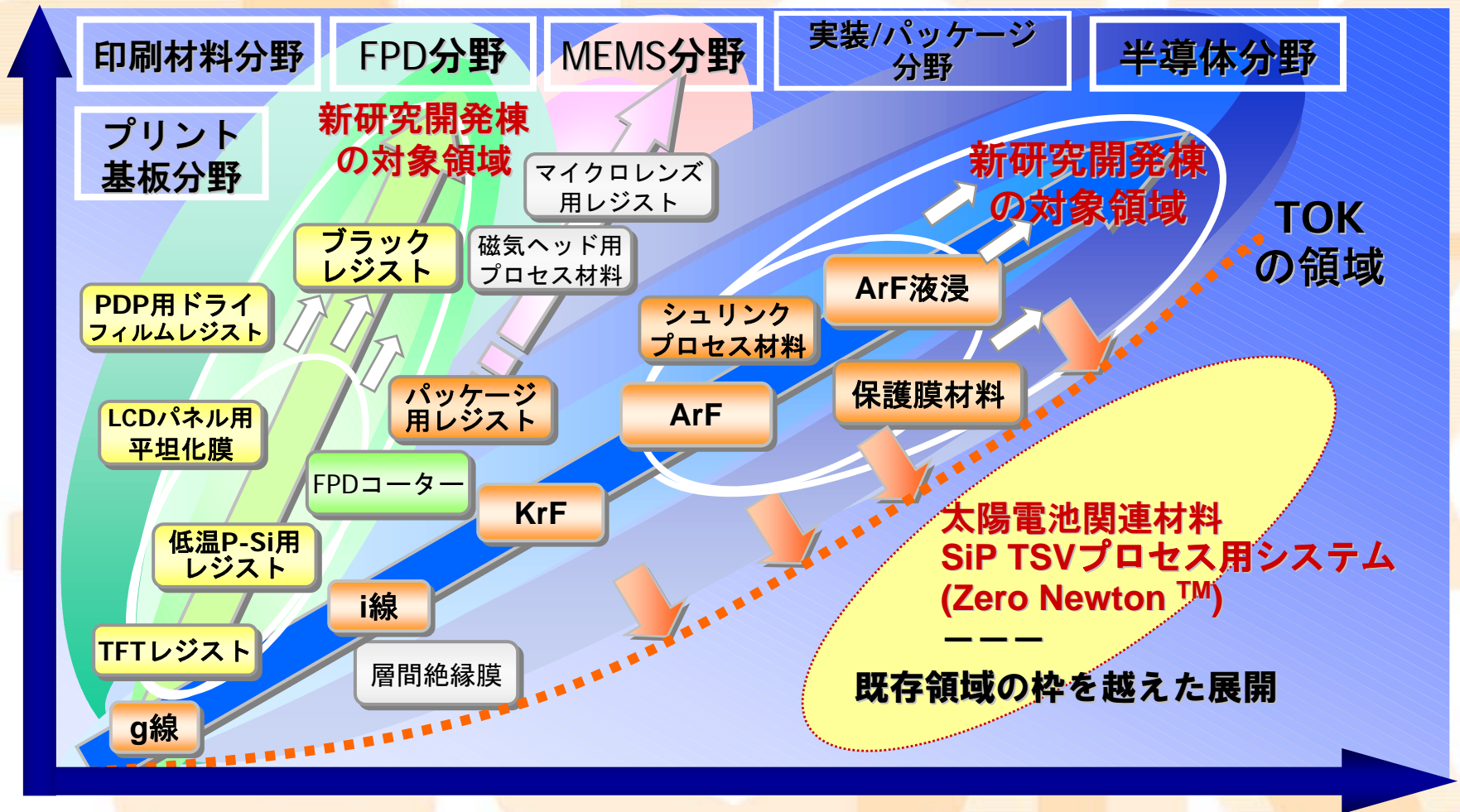
「物にもものを言わせるモノづくり」

製造技術開発体制(MES)、調達体制、ERPの有効活用

品質保証：半導体並びにFPD分野でそれぞれの専用研究開発棟建設

「微細加工技術の進化」

「微細加工技術の進化」なくして、持続的成長なし



<http://www.tok.co.jp/>

(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。